



- ・実装材料の開発を担当されている方
- ・パワーデバイスの開発・熱設計にかかる方
- ・本テーマに関心のある方

KISTEC職員による
対面実習付き研修

パワーモジュールの熱抵抗測定 (熱過渡解析)

令和8年2月10日(火)13:30~16:30

近年、パワーモジュールの実装技術は以下のような方向性で開発が進められています。

- 1) 小型化・軽量化【低熱抵抗化が必要(高放熱・高効率冷却技術)】
- 2) 高耐熱化【樹脂や接合材料などの実装材料の高耐熱化】
- 3) 高周波化【配線抵抗(インピーダンス)の低減】
- 4) 高信頼性【特に高Tjのパワーサイクル耐久性が求められる】

熱抵抗測定(熱過渡解析)はこのうち1)に直接、2)と4)に間接的にかかわります。

この研修はパワーモジュールの熱抵抗測定と熱過渡解析について、実習(測定の見学)を中心
に進めていきます。

受講料

定員

実施会場

15,000円(税込)

5名(先着順)

KISTEC 海老名本部

詳細・申込はHPをご覧ください

<https://www.kistec.jp/learn/powermodule/>



カリキュラム

パワーモジュールの熱抵抗測定と、熱過渡解析の構造関数の使い方が理解できる

13:30~14:30 热抵抗測定と熱過渡解析【講義】

14:45~16:15 热抵抗測定と熱過渡解析【実習】

16:20~16:30 質疑応答

▼お問合せ

地方独立行政法人神奈川県立産業技術総合研究所(KISTEC) 人材育成部 教育研修課 産業人材研修G
TEL 046-236-1500 E-mail sm_sangyoujinzai@kistec.jp